

2013年1月

就職ご担当教授 様

京セラ株式会社
人事部長 佐藤 隆

拝啓 厳寒の候、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は弊社求人に際しまして、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、2014年3月卒業および修了見込みの方々の採用に関しまして、別紙募集要項のとおり決定いたしましたので、ご連絡申し上げます。
弊社のパンフレットも同封させていただいておりますので、広く学生の皆様にご案内いただきましたら、幸甚に存じます。

本来ならばお伺いしてご挨拶すべきとは存じますが、まずは取り急ぎ書面にてご案内申し上げます。

末筆ながら、貴学のますますのご発展を心よりお祈り申し上げます。

敬具

【ご推薦の方法について】

1、推薦対象者が決まり次第、お電話もしくはE-mailでご連絡をお願いします。
併せて、応募書類をご郵送いただきますようお願いいたします。

2、学部生・院生を問わず、2名のご推薦をお受けしております。
同一の学科・研究科よりご推薦いただく場合は合わせて2名までお受け致します。

※応募書類（入社志願書等）が不足する場合には送付致しますので、ご一報ください。
※ご不明な点、ご要望等ございましたら、恐れ入りますが担当窓口までお問い合わせ願います。

【応募書類送付先および連絡先】

〒612-8501 京都市伏見区竹田烏羽殿町6番地

京セラ株式会社 人事部 人材開発課

技術系新卒採用担当 平野・加藤・吉田

TEL : 075-604-3510（直通）

E-mail : misato.kato.nf@kyocera.jp

2014年度 京セラ株式会社 募集要項

採用予定

【応募資格】 2014年3月 四年制大学卒業及び大学院修了見込みの方
(浪人・留年については原則として計2年以内を目安とさせていただきます。)

【採用予定】 理工系 100名 程度

【採用学科】 電気電子/機械/金属/制御/情報通信/化学/応用化学/材料/物理/経営工学/知的財産 他

【職務内容】 研究開発、開発設計、生産技術、製造技術、品質評価技術、社内SE(情報システム・ネットワークエンジニア)、知的財産、電気設備設計、安全防災

《専攻分野と採用比率》

電気電子/情報・通信系	機械系	化学/材料系	物理	その他
40%	25%	25%	5%	5%

【事業分野・製品/専攻分野マトリックス】

	専攻分野	専攻分野					
		電気・電子系	機械系	化学/金属・材料	物理系	情報・通信系	理工系その他
	主要製品・主要業務						
ファインセラミック部品関連	ファインセラミック部品	○	◎	○	○		△
	自動車部品 (エンジン部品、カーエレクトロ部品)	◎	◎	○	○		
	セラミックパッケージ (ICパッケージ) ・通信デバイス (光ファイバ・コネクタ、無線通信用パッケージ)	◎	○	◎	○		△
ファインセラミック技術応用関連	太陽電池 (ソーラーパネル) ・燃料電池	◎	◎	○	○		△
	太陽光パネル関連 (HEMS・システム開発)	◎	○	◎	○	◎	△
	切削工具	○	◎	◎	○		△
	キッチン用品・ジュエリー・ステーションリー・日用品	○	◎	◎	○		△
電子デバイス関連	コンデンサ	◎	○	◎	○		△
	高周波モジュール (発振子、SAWフィルタ等)						
	マイクロデバイス (薄膜電子デバイス)						
	薄膜デバイス (サーマルプリントヘッド、アモルファスシリコントランジスタ)	◎	◎	○	○	○	△
	液晶 (液晶ディスプレイ)						
	LED (LED照明/プリントヘッド)						
通信機器関連	コネクタ (FPC/FFC用、基板対基板用、メモリーカード用等)	○	◎	○	○		△
	移動体通信機器 (携帯通信端末)	◎	◎		○	◎	△
その他	社内SE (情報システム・ネットワークエンジニア)					◎	
	特許・知的財産	◎	△	△	○	○	○
	電気設備設計 (省エネ推進・電気設備管理)	◎					
	安全防災設備管理 (安全工学による設備・部材管理)	◎	◎	◎			○

※グループ会社(京セラクリスタルデバイス株式会社・京セラコネクタプロダクツ株式会社)への出向配属を予定しています。

応募方法

◆**応募経路** 学校推薦にて応募を希望される方は、就職担当教授またはキャリアセンター等を通じて以下の書類をご郵送下さい。折り返し選考日程等をご担当者様およびご本人宛てにE-mailにてご連絡させていただきます。
※ 弊社への応募者が決定いたしましたら、事前にご一報いただきますようお願い致します。

◆**提出書類** ①入社志願書(弊社所定) ②推薦書 ③成績証明書(修士の方は学部時の成績も含む) ④卒業(修了)見込証明書 ⑤健康診断書 ※ ④、⑤につきましては、後日送付でも結構です。
※ ①につきましては、必ず弊社所定の入社志願書をご使用ください。
入社志願書をお持ちでない場合には、京セラ人事部 人材開発課までご請求ください。
※ 推薦書は、学部長・就職担当教授・指導教授のいずれの方からでも結構です。

書類受付時期 2月下旬 ~ 随時 (選考につきましては、基本的にご応募いただいた順に日程を組んでまいります。)

書類送付宛先 〒612-8501 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地
京セラ株式会社 人事部 人材開発課 Tel. 075-604-3510 (直通)

※ 封筒には **入社志願書在中** と明記してください。

◆**採用HPへの登録** 応募書類をご郵送いただく前に、必ず応募者ご本人様はHPよりエントリーしてください。
※ 入社志願書には、HPエントリー受付時の IDナンバーの記入が必要となります。
京セラ採用HP エントリー画面URL : <http://www.kyocera.co.jp/recruit/new/index.html>

◆**WEBテスト・適性検査の受検** 採用HPのマイページにて、応募書類到着後「WEBテスト・適性検査」を受検していただきます。
面接日の2日前までに「WEBテスト・適性検査」をご受検ください。

選考方法

◆**試験内容** WEBテスト・適性検査、面接、筆記試験(マークシート方式)

◆**選考日程** 選考日程等の詳細については、書類受付後、ご担当者様およびご本人様宛てにご案内いたします。
選考日程の目安は次のとおりです。

「応募受付と選考予定」(目安)

応募書類到着分	選考予定日程	応募書類到着分	選考予定日程
3月22日以前	4月4日頃から	4月19日まで	4月25日頃から
3月29日まで	4月10日頃から	4月26日まで	5月2週目頃から
4月5日まで	4月18日頃から	5月10日まで	5月3週目頃から
4月12日まで	4月23日頃から	5月15日まで	5月4週目頃から

※上記の日程以降の選考につきましては、お問い合わせください。

◆**選考会場** 京都本社 もしくは 横浜事業所

各種セミナー(技術セミナー/仕事研究セミナー)

理工系の方を対象とした、少人数制のセミナーです。
京セラの事業の特色や仕事内容を知っていただくため、ぜひご参加ください。

◎**技術セミナー**

◆**内容** ※各回異なる事業分野の2~3名の技術者が参加。学生30名/回の少人数制です。
・事業毎(部品事業/通信機器事業)に弊社製品並びに技術力についてトップエンジニアから紹介
・中堅クラス技術者による製品開発などの技術トークセッション/Q&A

◆**開催日程** <部品事業> 東京会場：【1月】17日 / 京都会場：【1月】21日 【2月】7日
<通信事業> 東京会場：【1月】30日 / 横浜会場：【2月】22日
大阪会場：【1月】28日 【2月】8日

◎**仕事研究セミナー**

◆**内容** ※各回異なる事業分野の2~3名の若手技術者が参加。学生30名/回の少人数制です。
・京セラでの仕事ぶりや「やりがい」、「働きがい」についてプレゼンテーション
・若手技術者とのテーブルトーク/Q&A

◆**開催日程** 東京会場：【2月】9日、25日 / 横浜会場：【3月】6日
名古屋会場：【1月】22日 【2月】5日
京都会場：【1月】30日 【2月】26日 / 滋賀会場：【2月】16日
博多会場：【1月】29日 【2月】13日

◆**申し込み方法** いずれのセミナーも弊社採用HP マイページよりお申し込みください。
※マイページとは、弊社採用HPにてエントリーされた方に配信される情報画面です。

◆**その他** 1. セミナーの詳細につきましては、弊社採用HPマイページにてご確認ください。
2. このセミナーは選考とは関係なく、そのため、参加は必須ではありません。

お問合せ先

〒612-8501 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地
京セラ株式会社 人事部 人材開発課 (担当) 平野・加藤・吉田
Tel. 075-604-3510 (直通) E-mail: misato.kato.nf@kyocera.jp

入社志願書の記入要領(留意事項)

【表面】

- 「ID番号」(写真貼付欄下)は、弊社採用HPからエントリーした際に発行されるID(6桁の数字)です。応募前に必ず採用HPにてエントリーしていただき、志願書の記入欄にはID番号をご記入ください。
 ※京セラ採用HP エントリー先URL : <http://www.kyocera.co.jp/recruit/new/>

【裏面】

- 「卒業・修了研究概要」において、研究テーマが未定の方は、現在の専攻に基づき、最も関心を持っている研究分野について、またその理由についてをご記入ください。
- 「専攻を活かしたい技術分野、携わりたい技術分野」については、自分の研究や専攻を活かしたい技術分野や、携わりたい技術分野を【技術分野】*表1より選択してご記入ください。(3つ以内)
- 「希望する事業部門」については、「部品部門」「通信機器部門」「どちらでも可」より、ご希望の部門をご選択下さい。選択していただきました部門への配属を前提に選考いたします。
- 事業分野、主要製品・業務の第1希望・第2希望については、【事業分野】*表2より2つまで選択し、その理由をご記入ください。「希望する事業部門」で「通信機器部門」を選択された場合は、第2希望は未記入で結構です。「その他(管理系業務)」の分野を選ばれる場合は、「希望する事業部門」の選択は不要です。事業内容については、募集要項に同封の京セラ会社案内パンフレット及び京セラ採用HPをご参照ください。

【技術分野】 *表1

<ul style="list-style-type: none"> ・材料技術 ・結晶技術 ・薄膜/厚膜技術 ・誘電/圧電技術 ・材料分析評価技術 ・半導体技術 ・特許/知的財産 	<ul style="list-style-type: none"> ・実装技術 ・計測/制御技術 ・構造設計技術 ・機械/機構設計技術 ・精密加工技術 ・システム開発技術 ・安全防災 	<ul style="list-style-type: none"> ・高周波通信技術 ・光通信技術 ・光学/光計測技術 ・画像処理/圧縮技術 ・シミュレーション ・CAD/CAM技術 	<ul style="list-style-type: none"> ・ソフトウェア技術 ・電子回路技術(アナログ・デジタル) ・自動化/FA技術 ・IE/生産管理 ・品質評価/解析技術 ・電気設備設計/生産設備管理
---	---	--	--

※上記の【技術分野】について、該当する技術分野が無い場合には、自由にご記入ください。

【事業分野】 *表2

事業部門	事業分野	主要製品、主要業務
部品部門	ファインセラミック部品関連	ファインセラミック部品 自動車部品 (エンジン部品、カーエレクトロニクス部品) セラミックパッケージ (ICパッケージ) ・ 通信デバイス (光ファイバコネクタ、無線通信用パッケージ)
	ファインセラミック技術応用関連	太陽電池 (ソーラパネル) ・ 燃料電池 太陽光パネル関連 (HEMS・システム開発) 切削工具 キッチン用品・ジュエリー・ステーションリー・日用品
	電子デバイス関連	コンデンサ 高周波モジュール (発振子、SAWフィルタ等) マイクロデバイス (薄膜電子デバイス) 薄膜デバイス (サーマルリソット、アモルファスシリコンラム) 液晶 (液晶ディスプレイ) LED (LED照明/フレキシブルLED) コネクタ (FPC/FFC用、基板対基板用、メモリーカード用等)
通信機器部門	通信機器関連	移動体通信機器 (携帯通信端末)
その他	管理系業務	社内SE (情報システム・ネットワークエンジニア) 特許・知的財産 電気設備設計 (省エネ推進・電気設備管理) 安全防災設備管理 (安全工学による設備・部材管理)

※グループ会社(京セラクリスタルデバイス株式会社・京セラコネクタプロダクツ株式会社)への出向配属を予定しています。

【参考 関連URL】

※京セラ採用HP 事業紹介URL : http://www.kyocera.co.jp/company/division/index.html
※京セラ採用HP 職種紹介URL : http://www.kyocera.co.jp/recruit/new/science/introductions.html